## 金工实习报告



作者: 胡大超, 张学高编

出版社:上海:上海科学技术出版社

出版日期: 2003.02

总页数: 92

说明: 登录教客网 (https://www.jiaokey.com/book/detail/12833033.html) 查找全本阅读方式

金工实习报告 评论地址: https://www.jiaokey.com/book/detail/12833033.html 教客网提供千万本图书阅读地址。

https://www.jiaokey.com/book/detail/12833033.html

书名:金工实习报告